

证券代码： 839725

证券简称： 惠丰钻石

公告编号： 2023-051

## 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 分析师会议
- 媒体采访
- 业绩说明会
- 新闻发布会
- 路演活动
- 现场参观
- 其他（请文字说明其他活动内容）

### 二、投资者关系活动情况

#### （一）活动时间、地点

柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称“惠丰钻石”或“公司”）于2023年4月21日（周五）下午15:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）网络方式举办2022年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通和交流。

#### （二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2022年年报业绩说明会的投资者。

#### （三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：王来福先生；

公司董事会秘书：王坤先生；

公司财务负责人：李秀英女士；

中国银河证券股份有限公司投行化工新材料组负责人、保荐代表人：李雪斌先生。

### 三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及2022年度经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流。主要问题及回复如下：

**问题1：您好，请问公司的发展战略是什么？**

**回复：**尊敬的投资者您好！首先，惠丰钻石在清洁能源、第三代半导体、特种陶瓷等高景气行业快速发展的背景下，进一步巩固金刚石粉体竞争优势，保质保量满足下游市场旺盛需求；其次，公司还加大对原有产品及培育钻石的研发力度，进一步延伸产品链条，为后续的规模化生产及产业链纵深布局奠定基础。

**问题2：请问公司2022年度业绩大幅增长的原因？2023年一季度订单情况如何？**

**回复：**尊敬的投资者您好！公司2022年度营业收入43,144.26万元，比上年同期增长96.71%，主要是一、公司持续加大研发力度，产品持续创新，成功进入第三代半导体领域，是2022年公司业绩增长的支撑点之一；二、下游应用领域第三代半导体、清洁能源、特种陶瓷、机械加工等市场景气度持续向好，带动销售收入大幅增加；三、同时为了缓解订单饱和给公司产能带来的压力，公司已在2022年使用自有资金进行了产能扩建，目前正式投产。

公司2023年第一季度收入及利润均稳定增长，于2023年4月20日披露2023年第一季度报告，具体情况请以公司实际披露的季报内容为准。感谢您的关注！

**问题3：公司毛利率环比下滑原因？请问此情况在什么时候会改观？**

**回复：**尊敬的投资者您好！公司毛利率下降主要是产品销售结构变化引起；未来针对毛利率下滑情况公司会采取应对措施。首先，公司将持续加大对新技术、新产品的研发，提升自身技术优势，提高产品附加值，保持产品利润空间。其次，公司将加大市场开拓力度，在低强度工艺产品销售规模扩大的同时，增加高毛利产品的销售力度，促使公司利润水平保持较好的增长态势。第三，积极发挥价格传导机制作用，在上游价格出现上涨时，公司合理提高产品售

价，将原材料价格上涨风险及时传导至下游行业，进而应对毛利率下降带来的风险。

**问题4：请问公司今年具体的经营计划？**

**回复：**尊敬的投资者您好！公司制定了2023年度的业务经营计划，一方面公司将继续巩固金刚石粉体竞争优势；在研发方面，公司持续加大对原有产品的研发投入；在战略新兴领域方面，公司将加速在CVD培育钻石及金刚石半导体应用领域的产业链布局；在业务不断发展的同时，公司会进一步规范内控体系建设，为公司健康发展奠定良好基础。谢谢！

**问题5：公司CVD培育钻石情况？是否已经出货？对外销售还是自用？主要用于什么领域？谢谢！**

**回复：**尊敬的投资者您好！公司积极布局培育钻石业务，逐步推进产能扩建。CVD培育钻石目前已出货，主要对外销售，用于消费领域，谢谢。

**问题6：公司未来业绩增长看点有哪些？**

**回复：**尊敬的投资者您好！一是公司深耕金刚石微粉市场，不断加大技术研发投入，保持国内领先的金刚石微粉产品供应商的市场地位，促使业绩规模不断增长；二是公司主要下游领域第三代半导体、清洁能源、特种陶瓷等行业景气度较高，为公司业务发展提供有力支持；三是公司加速在CVD培育钻石及金刚石半导体应用领域的产业链布局，通过自主研发和与国内知名高校合作，未来逐渐形成以人造金刚石为核心的产业链条，包括工业级金刚石单晶、金刚石半导体材料、宝石级金刚石、金刚石微粉、钻石首饰等完整产业链条。

**问题7：公司于2023年初成立了子公司深圳惠丰半导体材料有限公司，请问该公司的主要业务，目前经营状况，及成立该公司的战略目的？**

**回复：**尊敬的投资者您好！深圳惠丰半导体材料有限公司主要从事金刚石半导体材料的研发生产及销售，目前尚未投产。本次投资是基于新材料尤其是加工半导体材料等业务未来发展战略及长远规划所需，有利于公司进一步完善产业布局，占领技术高地，为公司培育新的利润增长点，实现公司长远稳步发展。

**问题8：您好，请问目前金刚石微粉行业发展现状？**

**回复：**尊敬的投资者您好！随着智能制造国家战略的深入推进，超高速、超精密、智能数控、精细加工等先进制造技术不断创新应用，精密机械加工、

清洁能源、消费电子、半导体等新兴行业快速发展带动金刚石微粉产品市场需求不断增长。

我国金刚石微粉行业中规模以上厂家相对较少；规模以下、生产技术水平较低的小厂家较多，主要以生产低端微粉为主；随着下游金刚石工具产品升级和应用领域不断拓展，对金刚石微粉产品性能和品质提出更高要求，行业集中化趋势不断加强。

**问题9：人造金刚石微粉行业的壁垒主要是什么？**

**回复：**尊敬的投资者您好！金刚石微粉行业壁垒主要有技术和经验壁垒，技术研发的积累性、技术快速发展的替代性，都对新进企业提出了较高的技术要求，对没有技术积淀的企业进入本行业构成了一定限制。

**资金和规模壁垒：**设备、厂房、原材料等投入，大规模企业具有一定成本优势，较高的资金需求和规模优势使小企业进入行业面临一定的困难。

**客户壁垒：**客户对产品质量要求较高、供应商准入严格，合作后关系较稳定。

**问题10：在人才激励机制上，公司有哪些举措？在专业化人才体系打造方面，惠丰钻石有哪些规划？**

**回复：**尊敬的投资者您好！公司制定了合理的薪酬体系并实施了员工持股计划，能够有效激发员工的主动性、积极性和创造性。未来公司将建立更完善的人才培养体系，积极进行人才梯队建设，扩充技术研发、销售等关键岗位人才储备，为公司战略规划及业务发展提供有利支持。谢谢！

**问题11：公司有哪些渠道能保持与股东的沟通联系？**

**回复：**尊敬的投资者您好！您可以通过公司公开披露的公司电话及邮箱与公司取得联系，同时，公司根据北京证券交易所相关制度及《公司章程》的要求，对公司重大事项在指定信息披露平台、公司官网予以及时披露，敬请关注！未来公司也将继续丰富与投资者沟通的渠道，欢迎到公司进行调研和工作指导，感谢您的关注。

#### **四、备查文件**

公司在全景网举办的2022年年度报告业绩网络说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录 (<https://rs.p5w.net/html/136759.shtml>)。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会

2023年04月24日